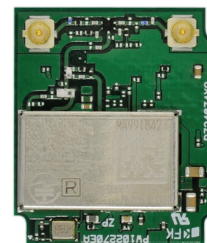


SX-SDMAC 802.11ac Plus Bluetooth SDIO Module



5th Generation SDIO Wireless LAN plus Bluetooth Module

The Silex SX-SDMAC is a dual-band IEEE802.11a/b/g/n/ac WLAN plus Bluetooth 5.0 BR/EDR/BLE "Smart Ready" SDIO module based on the latest Qualcomm Atheros Technology. It integrates a QCA9377 SoC with MAC, Baseband, RF, RF front end, and peripheral circuitry. SX-SDMAC operates on a +3.3V main power supply and selectable +1.8V/+3.3V IO power supply.

The SX-SDMAC comes in surface mount (SMT) and board to board connector (B2B) form factors. The SX-SDMAC has a 50 ohm U.FL connector as a connection interface for an external antenna. There is also an option to use an onboard chip antenna for the surface mount (SMT) version.

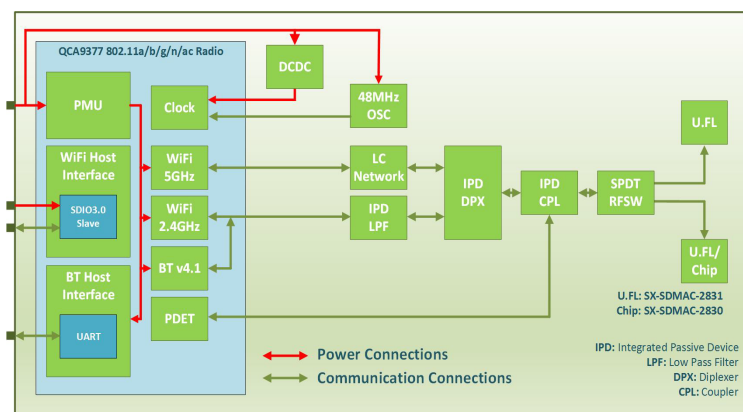
SX-SDMAC supports 802.11ac Wave 2 multi-user MIMO (MU-MIMO) client which can increase the overall WLAN system performance. SX-SDMAC provides an SDIO 3.0 interface for WLAN and a hi-speed UART interface for BT.

The SX-SDMAC is a FCC/IC/CE/MIC certified module. In order to expedite your product development process, Silex can provide both hardware and software engineering services including custom driver development, as well as turnkey product design and manufacturing.

Key Features:

- Low Power Dual-Band 1x1 module for Wi-Fi & BT
- Based on the QCA9377-3 chipset
- 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2 MU-MIMO
- Bluetooth 5.0 BR/EDR/LE Smart Ready
- SDIO 3.0 WLAN host interface
- On-chip Power Management Unit (PMU)
- Link Rate upto 433 Mbps
- On-board and u.fl antenna options
- Supports enterprise security, seamless roaming and CCX
- Fine tuned calibration per module
- FCC/IC/CE/MIC modular certification
- Connector mount, surface mount, and SDIO card form factor

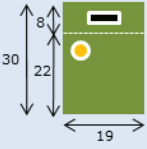
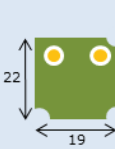
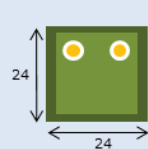
Diagram:



Specifications:

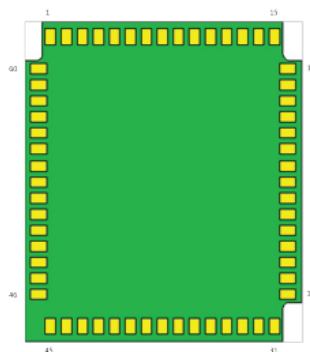
Product Name	SX-SDMAC-2830S R2 (On-board Antenna) SX-SDMAC-2831S R2 (U.FL Antenna) SX-SDMAC-2831C R2 (U.FL Antenna)
Chipset	QCA9377-3
Host Interface	SDIO V 3.0 : WLAN High Speed UART: Bluetooth
Operating Voltage	3.30 VDC +/- 5%
Radio Specifications	802.11b/g/n: 2.412 - 2.472 GHz 802.11a/n/ac: 5.180 - 5.825 GHz Bluetooth: 2.402 - 2.480 GHz
Baseband Specifications	CSMA/CA media access; DSSS, OFDM
Bluetooth Specifications	BT5.0 BR/EDR/BLE "Smart Ready"
Operating Temperature	-40 - +85 °C
Dimensions	SX-SDMAC-2830S R2: 19.0 x 30.0 x 2.4 mm SX-SDMAC-2831S R2: 19.0 x 22.0 x 2.4 mm SX-SDMAC-2831C R2: 24.0 x 24.0 x 4.8 mm
Connector Type	SMT: Direct solder pad 60 pins B2B: 40 pins
Antenna Configuration	1x1 mode (1T1R)

SX-SDMAC SKU's

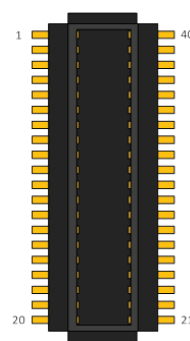
Name	SX-SDMAC-2830S	SX-SDMAC-2831S	SX-SDMAC-2831C
Shape			
Type	Surface Mount	Surface Mount	Connector Mount
Antenna	Onboard + U.FL x1	U.FL x2	U.FL x2

Pin Numbering and Connection Options

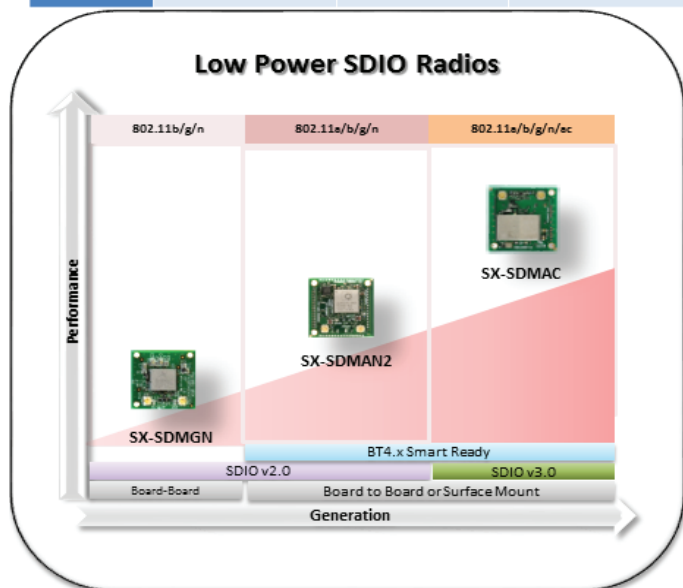
Surface Mount



Connector Mount



Low Power SDIO Radios



Ordering Information

SX-SDMAC-2831C R2:	B2B, Bulk Package (2 U.FL Connectors)
SX-SDMAC-2831C R2 SP:	B2B, Sample Pack (2 U.FL Connectors)
SX-SDMAC-2830S R2:	SMT, Bulk Package (On Board Antenna)
SX-SDMAC-2830S R2 SP:	SMT, Sample Pack (On Board Antenna)
SX-SDMAC-2831S R2:	SMT, Bulk Package (2 U.FL Connectors)
SX-SDMAC-2831S R2 SP:	SMT, Sample Pack (2 U.FL Connectors)
SX-SDCAC-2830 R2 SP:	QCA9377 Evaluation Module (Includes antennas and cables)

General Specifications

On-Chip Functionality:	MAC/BB/PHY Processing
Hardware Encryption:	WAPI, WEP, AES-GCMP 128/256 AES-CCMP 128/256, TKIP, WAPI Full Rate
Supported Data Rates:	
IEEE 802.11b	1 – 11 Mbps
IEEE 802.11a and g	6 – 54 Mbps
IEEE 802.11n	MCS0-7 (1x1)
IEEE 802.11ac	MCS0-9 (1x1)
Bluetooth:	Bluetooth 5.0 BR/EDR/BLE Smart Ready

Driver Support

Wi-Fi Reference Drivers:

- Linux
- AP Mode and STA Mode.
- WPA2/WPA, TKIP, AES Encryption, IEEE 802.1X, EAP
- IEEE 802.11e (QoS)
- WPS2.0
- Wi-Fi Direct
- Android
- Windows
- WEC 7 Driver, WEC2013, Win10/10 IoT
- FreeRTOS

silex technology is a registered trademark of silex technology, Inc. Other product or brand names may be registered trademarks or trademarks of their respective owners. Technical information and specifications are subject to change without notice. © 2020 silex technology, Inc. All rights reserved.

silex global sales & support locations



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.